

证券代码： 688002

证券简称：睿创微纳

烟台睿创微纳技术股份有限公司
投资者关系活动记录表

编号：2026-005

投资者关系活动类别	☒ 特定对象调研 ☐ 分析师会议 ☐ 媒体采访 ☐ 业绩说明会 ☐ 新闻发布会 ☐ 路演活动 ☐ 现场参观 ☐ 电话会议 ☐ 其他 （请文字说明其他活动内容）
参与单位名称	国海证券、华泰证券、长江证券、金仕达投资、煜德投资、兴全基金、招商基金、天弘基金、淡水泉投资和中欧基金近 20 位机构投资者人员
时间	2026 年 7 月 21 日（星期二）下午 14:00 2026 年 7 月 22 日（星期三）下午 13:30
地点	公司会议室
上市公司参加人员姓名	董事会秘书黄艳女士
投资者关系活动主要内容介绍	一、 公司 2026 年半年度业绩预告情况介绍 2026 年以来，公司国内外市场推广工作有序推进，新增订单持续向好，研发及生产交付等进展顺利。经财务部门初步测算，预计 2026 年上半年实现归属于母公司所有者的净利润 120,000.00 万元至 130,000.00 万元，与上年同期相比，增加 242%到 270%；预计归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为 117,000.00 万元至 127,000.00 万元，与上年同期相比，增加 256%到 287%。

行业需求高度景气，公司在手订单充裕、新接订单情况向好；另一方面，公司持续推进产能建设，随着产能的释放，公司 2026 年二季度的营业收入实现了同比和环比双增长。展望下半年，公司有望进一步释放供给弹性，承接并交付更多订单。另一方面，得益于红外 8 μm 产品批量出货，以及规模效应和良率提升，上半年公司的毛利率显著提高。

二、问答环节

1、公司的产能提升情况？未来的扩产计划？

答：受益于行业需求的持续增长和公司市场份额的提升，公司近年来一直保持着充足的在手订单，目前产能利用率维持在相对高位。公司对未来的市场需求判断仍然较为乐观，公司也会结合自身实际情况和行业趋势，有序推进自有产能提升并寻求外部弹性产能，以满足持续增长的订单需求。

2、公司红外 8 μm 产品的量产情况？

答：缩小像元间距有助于降低芯片尺寸、功耗，降低芯片成本，进一步满足热成像模组小型化、集成化、低成本化的需求，满足更多市场领域的应用。当前，业内非制冷红外芯片像元尺寸已从 35 μm 迭代至主流 12 μm ，并向 8 μm 及以下更小尺寸快速演进。

2025 年，公司已经完成 8 μm 系列产品量产导入；今年以来，公司持续提高 8 μm 红外产品的出货量占比，同时随着规模效应和产品良率的提升，上半年毛利率也有所提升。

3、半导体行业正在经历一轮全产业链涨价潮，请问公司产品是否有所涨价？

答：一方面，上游原材料价格有所上涨；另一方面，当前行业需求较为景气。公司会综合考虑客户合作关系、订单结构及长期竞争力，结合成本压力与市场供需情况，对不同产品实施适度调价。

	公司也将持续关注行业周期与成本变化，动态优化价格策略，保障供应链稳定、客户合作与股东长期价值。 4、请问公司当下如何看待车载业务？ 答：车载方向是公司重要应用领域之一，公司基于多维感知+AI 的战略定位，持续布局红外热成像模组、4D 毫米波雷达等物理 AI 感知传感器，持续深耕车载市场，推动与主机厂、Tier 1 及自动驾驶公司的深度合作，为智能驾驶时代提供更多产品和解决方案。不仅是智能汽车，未来在更广泛的机器人等物理 AI 领域，均可提供多维感知技术和产品。 5、公司在商业航天领域的业务进展？ 答：在商业航天领域，公司从芯片、组件到终端均有所技术储备。公司基于自研核心芯片及先进相控阵天线技术，开展 Ku 及 Ka 频段低轨卫通相控阵终端产品研制，完成多款有源相控阵天线原型机的测试验证；实现了 AiP、MTA、ATF 三种先进天线技术的产品化；推出了 CC0805 有源相控阵宽带卫通终端产品。在光子器件方面，2025 年，公司研制了面向商业航天的 10 μm 400×400 InGaAs 探测器，正在进行面向商业航天的下一代产品研制与技术攻关；10 μm 400×400 InGaAs 探测器及捕跟模组通过地面辐照试验评价，并交付多家商业航天客户。 6、公司红外技术的应用还有哪些增量市场？ 答：回看公司发展，公司创业之初专注于非制冷红外热成像芯片的技术突破，并持续推广红外技术在不同领域的应用，从最初的装备应用到安防监控、户外消费、工业领域的开拓，逐步拓展到低空无人机、车载前装以及其他智能终端的需求。近 5 年，随着公司红外技术的持续提升、成本的持续下降，红外应用领域也在持续增多。随着技术的进一步发展以及成本的进一步下探，未来将有更多的潜在需求释放，包括我们现在十分关注的机器人、消费电子等诸
--	--

	多领域，都将释放出更多的市场需求。公司将一如既往保持技术的领先优势以及规模量产能力，在新的领域持续拓展。
附件清单（如有）	无
日期	2026 年 7 月 22 日